



Imagina poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

S29GL512S12TFBV20

Număr parc	S29GL512S12TFBV20	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)	Starea stocului	4927 pcs stock
Descriere produs	IC FLASH 512MBIT PARALLEL 56TSOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

4927 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

910 pcs

\$6.419

Obțineți o ofertă

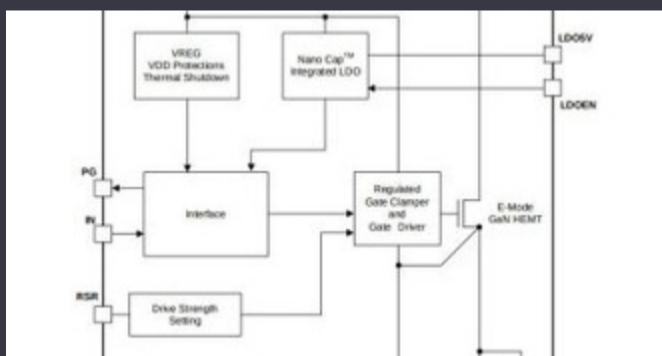
Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de S29GL512S12TFBV20

Scrieți timpul ciclului - Word, Page	60ns	Tensiune - Aprovizionare	1.65V ~ 3.6V
Tehnologie	FLASH - NOR	Pachetul dispozitivului furnizor	56-TSOP
Serie	GL-S	Pachet / Caz	56-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)
Pachet	Tray	Temperatura de Operare	-40°C ~ 105°C (TA)
Tipul de montare	Surface Mount	Tip de memorie	Non-Volatile
Dimensiunea memoriei	512Mbit	Organizarea memoriei	32M x 16
Interfața de memorie	Parallel	Formatul memoriei	FLASH
Numărul produsului de bază	S29GL512	Țiimpul de acces	120 ns

Vești înrudite



ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi DC Converter în a doua generație

2023/09/7

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto

2023/09/15

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/08/17

2023/08/31

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu Future Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

Un raport de progres reram

2023/04/26

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7